

魏國修簡歷

- **Education:**

- 台大化工學士 (1996)
- 台大化工碩士 (1998)
- 成大材料博士 (2017)

- **Experience:**

- Y2000 – now: 台積電 CMP 製程工程師、副理、經理、部經理.
- Growth with tsmc: 從 200mm 到 300mm, 從 0.18um 到 3 nm, 從 dielectric 到 metal, 從量產廠到 RD development, 從 Front-end 到 Back-end
- > 20 次 CIP 改善貢獻, tsmc 傑出改善工程師



Y2013
(第 2 次回母校,
N20 晶片門)



Y2022
(第 3 次回母校,
3D Fabric, N5 US)